

COMUNICATO STAMPA

Edilizia scolastica: Inarcassa, bene avvio nuovi strumenti di finanziamento

Inarcassa esprime grande soddisfazione per la firma del primo protocollo a favore dell'edilizia scolastica, siglato questa mattina al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca dal Sottosegretario Reggi e dal Sindaco del Comune di Bologna, Merola.

In qualità di investitore istituzionale e socio sostenitore privato, Inarcassa plaude alla volontà e all'impegno del Ministero e del Comune che con determinazione stanno portando a compimento un progetto pilota complesso ed innovativo a favore del patrimonio immobiliare scolastico e che assicurerà un ritorno positivo anche per l'occupazione di architetti e ingegneri.

Inarcassa credendo nell'utilità di questa iniziativa, che coniuga sviluppo del Paese e sostegno della professione, ha dato la sua adesione sin dall'inizio, siglando un apposito protocollo ad ottobre 2012, di cui ora vede prossima la realizzazione.

Roma, 11 settembre 2014